

トレックス・セミコンダクター株式会社  
品質保証部

## 成分表

製品名(鉛フリー): XC6504xxxx9R-G

標準質量: 1.4 mg

| 名称        | 質量(mg) | 物質名称    | 構成比率(ppm) | CAS No.    |
|-----------|--------|---------|-----------|------------|
| シリコンチップ   | 0.094  | シリコン    | 67400     | 7440-21-3  |
|           |        | - 砒素    | <1        | 7440-38-2  |
| リードパッド    | 0.442  | ニッケル    | 315700    | 7440-02-0  |
|           |        | 銀       | 30000     | 7440-22-4  |
|           |        | 金       | 3600      | 7440-57-5  |
| ダイアタッチ    | 0.004  | エポキシ樹脂  | 2900      | —          |
|           |        | 溶融シリカ   | 2100      | 60676-86-0 |
| ボンディングワイヤ | 0.030  | 金       | 21600     | 7440-57-5  |
|           |        |         |           |            |
| 封止樹脂      | 0.543  | 溶融シリカ   | 387700    | 60676-86-0 |
|           |        | エポキシ樹脂  | 50200     | —          |
|           |        | フェノール樹脂 | 50200     | —          |
|           |        | 金属水酸化物  | 68600     | —          |
|           |        |         |           |            |

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 重量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせていただきます。